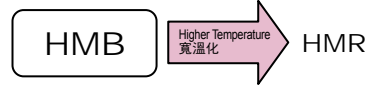


HMB Series New  
新品

CHIP TYPE, LONG LIFE  
貼片式，長壽命品



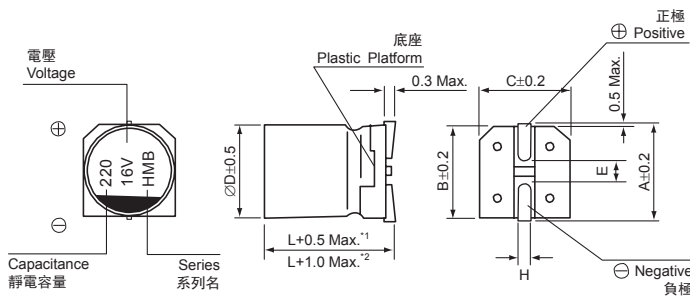
- Operating with wide temperature range -55~+105°C  
適用於 -55~+105°C 的寬溫範圍
- High reliability & high voltage are realized by hybrid electrolyte  
通過混合型電解質，提高可靠性和高電壓化
- Load life of 5000 hours  
負荷壽命 5000 小時
- RoHS & REACH compliant, Halogen-free  
符合 RoHS 與 REACH，無鹵



SPECIFICATIONS 特性表

Items 項目	Characteristics 主要特性								
Operation Temperature Range 使用溫度範圍	-55 ~ +105°C								
Voltage Range 額定工作電壓範圍	16 ~ 100V								
Capacitance Range 靜電容量範圍	47 ~ 1500µF								
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差	±20% at 120Hz, 20°C								
Leakage Current 漏電流	Leakage current ≤0.01CV (after 2 minutes application of rated voltage at 20°C) 漏電流 ≤0.01CV (在 20°C 環境中施加額定工作電壓 2 分鐘後) C: Nominal capacitance (µF) 標稱靜電容量, V: Rated voltage (V) 額定電壓								
Dissipation Factor (tan δ) 損耗角正切	≤Specified value at 120Hz, 20°C. ≤規範值 (在 20°C 120Hz 環境下)。								
ESR 阻抗值	≤Specified value at 100KHz, 20°C. ≤規範值 (在 20°C 100KHz 環境下)。								
Stability at Low Temperature 低溫特性	Measurement frequency 測試頻率: 100KHz <table border="1"> <tr> <td>Impedance Ratio 阻抗比</td> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>≤1.5</td> </tr> <tr> <td>ZT/Z20 (max.)</td> <td>Z(-55°C)/Z(20°C)</td> <td>≤2.0</td> </tr> </table>	Impedance Ratio 阻抗比	Z(-25°C)/Z(20°C)	≤1.5	ZT/Z20 (max.)	Z(-55°C)/Z(20°C)	≤2.0		
Impedance Ratio 阻抗比	Z(-25°C)/Z(20°C)	≤1.5							
ZT/Z20 (max.)	Z(-55°C)/Z(20°C)	≤2.0							
Damp Heat (Steady State) 穩態濕熱	When the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours at 85°C, 85% RH, they meet the characteristics listed below. 在 85°C 和相對濕度 85% 環境下施加額定工作電壓 2000 小時並冷卻至 20°C 後，電容器的特性符合下表的要求。 <table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 靜電容量變化率</td> <td>Within ±30% of initial value 為初始值的±30%以內</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 損耗角正切</td> <td>200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%</td> </tr> <tr> <td>ESR 阻抗值</td> <td>200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏電流</td> <td>Initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> </table>	Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±30% of initial value 為初始值的±30%以內	Dissipation Factor 損耗角正切	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%	ESR 阻抗值	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%	Leakage Current 漏電流	Initial specified value or less 不大於規範值
Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±30% of initial value 為初始值的±30%以內								
Dissipation Factor 損耗角正切	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%								
ESR 阻抗值	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%								
Leakage Current 漏電流	Initial specified value or less 不大於規範值								
Endurance 耐久性	After 5000 hours application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 5000 小時後，電容器的特性符合下表的要求。 <table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 靜電容量變化率</td> <td>Within ±30% of initial value 為初始值的±30%以內</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 損耗角正切</td> <td>200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%</td> </tr> <tr> <td>ESR 阻抗值</td> <td>200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏電流</td> <td>Initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> </table>	Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±30% of initial value 為初始值的±30%以內	Dissipation Factor 損耗角正切	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%	ESR 阻抗值	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%	Leakage Current 漏電流	Initial specified value or less 不大於規範值
Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±30% of initial value 為初始值的±30%以內								
Dissipation Factor 損耗角正切	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%								
ESR 阻抗值	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%								
Leakage Current 漏電流	Initial specified value or less 不大於規範值								
Shelf Life 高溫貯存特性	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for Endurance characteristics listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後，電容器的特性符合耐久性中所列的規定值。								
Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱特性 (Please refer page 22 for soldering conditions) (焊接條件請查閱第 22 頁)	After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 經過回流焊並冷卻至室溫後，電容器的特性符合下表的要求。 <table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 靜電容量變化率</td> <td>Within ±10% of initial value 初始值的±10%以內</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 損耗角正切</td> <td>Initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> <tr> <td>ESR 阻抗值</td> <td>Initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏電流</td> <td>Initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> </table>	Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±10% of initial value 初始值的±10%以內	Dissipation Factor 損耗角正切	Initial specified value or less 不大於規範值	ESR 阻抗值	Initial specified value or less 不大於規範值	Leakage Current 漏電流	Initial specified value or less 不大於規範值
Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±10% of initial value 初始值的±10%以內								
Dissipation Factor 損耗角正切	Initial specified value or less 不大於規範值								
ESR 阻抗值	Initial specified value or less 不大於規範值								
Leakage Current 漏電流	Initial specified value or less 不大於規範值								
Marking 標識	Red print on the case top. 鋁殼頂部紅色字體印刷。								

DRAWING 外形圖 (Unit: mm)



\*1. Applicable to Ø6.3 and Ø8 適用於Ø6.3和Ø8  
\*2. Applicable to Ø10 and above 適用於Ø10和Ø10以上

Dimension table in next page.  
尺寸表見下一頁。

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.  
注：以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。

# HMB Series New 新品

## □ DIMENSIONS 尺寸表 (Unit: mm)

∅D × L	6.3 × 6	6.3 × 7.7	8 × 10.5	8 × 12.5	10 × 10.5	10 × 12.5
A	7.3	7.3	9.0	9.0	11.0	11.0
B	6.6	6.6	8.3	8.3	10.3	10.3
C	6.6	6.6	8.3	8.3	10.3	10.3
E	1.9	1.9	3.1	3.1	4.7	4.7
L	6.0	7.7	10.5	12.5	10.5	12.5
H	0.5~0.8	0.5~0.8	0.8~1.1	0.8~1.1	0.8~1.1	0.8~1.1

## □ DIMENSIONS & STANDARD RATINGS 規格尺寸及標準參數

Cap. 容量 (μF)	Parameter 參數	16 (1C)					25 (1E)				
		Case size ∅D×L (mm) 尺寸	Dissipation factor (tan δ) 損耗角正切	Leakage current (μA) 漏電流	ESR (mΩ) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 105°C, 100KHz 紋波電流	Case size ∅D×L (mm) 尺寸	Dissipation factor (tan δ) 損耗角正切	Leakage current (μA) 漏電流	ESR (mΩ) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 105°C, 100KHz 紋波電流
68	680						6.3 × 6.0	0.14	17	50	1300
100	101	6.3 × 6.0	0.16	16	45	1600	6.3 × 7.7	0.14	25	30	2000
150	151						6.3 × 7.7	0.14	37.5	30	2000
220	221	6.3 × 7.7	0.16	35.2	27	2200	8 × 10.5	0.14	67.5	27	2300
270	271	8 × 10.5	0.16	43.2	22	2500					
330	331						8 × 10.5 (10 × 10.5)	0.14 (0.14)	82.5 (82.5)	27 (20)	2300 (2500)
470	471	8 × 10.5 (10 × 10.5)	0.16 (0.16)	75.2 (75.2)	22 (18)	2500 (2600)	8 × 12.5 (10 × 10.5)	0.14 (0.14)	117.5 (117.5)	23 (20)	2600 (2500)
680	681						10 × 12.5	0.14	170	15	3000
820	821	8 × 12.5 (10 × 10.5)	0.16 (0.16)	131.2 (131.2)	20 (18)	2700 (2600)					
1500	152	10 × 12.5	0.16	240	14	3400					

Cap. 容量 (μF)	Parameter 參數	35 (1V)					50 (1H)				
		Case size ∅D×L (mm) 尺寸	Dissipation factor (tan δ) 損耗角正切	Leakage current (μA) 漏電流	ESR (mΩ) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 105°C, 100KHz 紋波電流	Case size ∅D×L (mm) 尺寸	Dissipation factor (tan δ) 損耗角正切	Leakage current (μA) 漏電流	ESR (mΩ) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 105°C, 100KHz 紋波電流
27	270						6.3 × 6.0	0.10	13.5	80	1100
33	330						6.3 × 7.7	0.10	16.5	40	1600
68	680	6.3 × 6.0	0.12	23.8	60	1300	8 × 10.5	0.10	34	30	1800
100	101	6.3 × 7.7	0.12	35	35	2000	8 × 10.5 (10 × 10.5)	0.10 (0.10)	50 (50)	30 (25)	1800 (2000)
120	121						8 × 12.5	0.10	60	28	2000
150	151	8 × 10.5	0.12	52.5	27	2300	10 × 10.5	0.10	75	25	2000
180	181	8 × 10.5	0.12	63	27	2300					
220	221	8 × 12.5	0.12	77	24	2500	10 × 12.5	0.12	110	23	2200
270	271	10 × 10.5	0.12	94.5	20	2500					
330	331	10 × 10.5	0.12	115.5	20	2500					
470	471	10 × 12.5	0.12	164.5	16	2900					

Cap. 容量 (μF)	Parameter 參數	63 (1J)					80 (1K)				
		Case size ∅D×L (mm) 尺寸	Dissipation factor (tan δ) 損耗角正切	Leakage current (μA) 漏電流	ESR (mΩ) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 105°C, 100KHz 紋波電流	Case size ∅D×L (mm) 尺寸	Dissipation factor (tan δ) 損耗角正切	Leakage current (μA) 漏電流	ESR (mΩ) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 105°C, 100KHz 紋波電流
22	220	6.3 × 7.7	0.08	13.86	80	1500	8 × 10.5	0.08	17.6	45	1600
33	330	8 × 10.5	0.08	20.79	40	1600	8 × 10.5	0.08	26.4	45	1600
47	470	8 × 10.5	0.08	29.61	40	1600	8 × 12.5 (10 × 10.5)	0.08 (0.08)	37.6 (37.6)	42 (36)	1750 (1700)
56	560	10 × 10.5	0.08	35.28	30	1800	10 × 10.5	0.08	44.8	36	1700
82	820						10 × 12.5	0.08	65.6	33	1850
100	101	8 × 10.5 (10 × 10.5)	0.08 (0.08)	63 (63)	36 (30)	1800 (1800)					
150	151	10 × 12.5	0.08	94.5	26	2000					

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注：以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。

CAT.2019/V4

# HMB Series New 新品

## □ DIMENSIONS & STANDARD RATINGS 規格尺寸及標準參數

WV (V)		100 (2A)				
Cap. 容量 (μF)	Parameter 參數	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Dissipation factor (tan δ) 損耗角正切	Leakage current (μA) 漏電流	ESR (mΩ) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 105°C, 100KHz 紋波電流
33	330	10 × 10.5	0.08	33	80	1400
47	470	10 × 12.5	0.08	47	60	1600

## □ FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數

Frequency 頻率	120Hz ≤ f ≤ 1KHz	1KHz ≤ f ≤ 10KHz	10KHz ≤ f ≤ 100KHz	100KHz ≤ f ≤ 300KHz
Coefficient 系數	0.10	0.40	0.70	1.00

- Taping specifications are given in page 17. 編帶標準請查閱第 17 頁。
- Soldering conditions and recommended land size are given in page 22. 焊接條件及推薦安裝尺寸請查閱第 22 頁。
- Please refer to page 18 for the minimum package quantity. 最小包裝數量請查閱第 18 頁。
- Please refer to page 15 for the Part Number System. 產品編碼規則請查閱第 15 頁。

**Note:** All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

**注:** 以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。

CAT.2019/V4